

## 2019年 新闻

日期	内容
2019年12月26日	“第21届IC&封装技术展” 展览会通知
2019年9月9日	“SEMICON Taiwan 2019” 通知
2019年4月26日	产品维护信息 生产中止品 (SC18-0093)
	产品维护信息 生产中止品 (SC18-0135)
2019年4月10日	产品维护信息 关于支援结束的通知<<对象设备: BESTEM-D01、 02系列>>
2019年3月18日	“SEMICON China 2019” 通知
2019年1月11日	“第20届IC&封装技术展” 展览会通知